

## Sección

MT Semiconductora

## Función

Terreno  
Laboratorio

## Plus producto

Suprime la utilización del cuchillo para una seguridad aumentada

## Capacidad

**Díámetro** 10 - 80 mm

**Tipo de semiconductor** Pelable liso o estriado

## Características

<b>Largo</b>	110 mm
<b>Ancho</b>	35 mm
<b>Alto</b>	35 mm
<b>Peso fuera de la caja</b>	0,13 Kg
<b>Embalaje</b>	Sin

## Herramienta para despegar el semiconductor pelable

### UTILIZACIÓN

La herramienta DSP permite despegar y atrapar el semiconductor al final del cable para después despegarle a mano



### Herramientas complementarias

MF1+/25 - Herramienta para quitar la semiconductora no pelable (y la pelable en opción)  
 SR - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable  
 SRC - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán  
 MF1+/60 - Herramienta para quitar la semiconductora no pelable (y la pelable en opción)  
 SRC-D - Estilete para marcar semiconductora pelable con chaflán  
 MF3/40 - Herramienta multifuncional para cubierta, semiconductor pelable y aislamiento  
 MF3/60 - Herramienta multifuncional para cubierta, semiconductor pelable y aislamiento

### ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE  
 FRANCE  
 Teléfono: +33 2 43 71 11 80  
 Fax: +33 2 43 71 16 51  
 www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

**DSP**



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
		Tipo de semiconductor	Largo	Ancho	Alto	
DSP	10 - 80 mm	Pelable liso o estriado	110 mm	35 mm	35 mm	sin